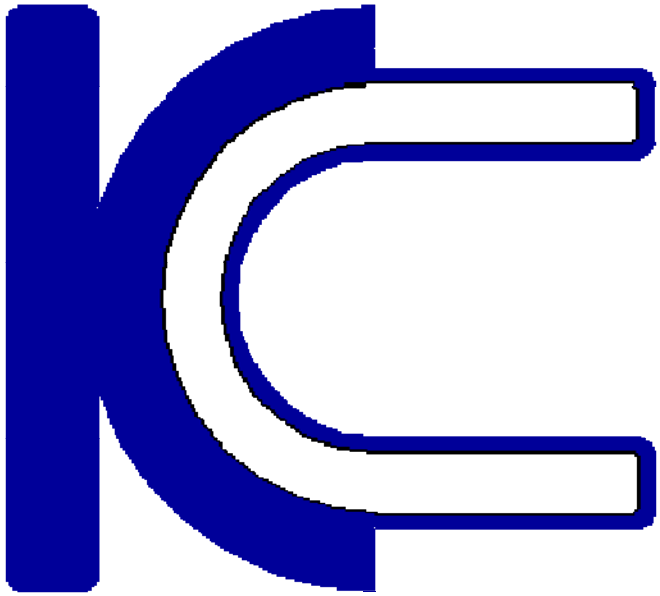
鈞寶電子工業股份有限公司
KING CORE ELECTRONICS INC.



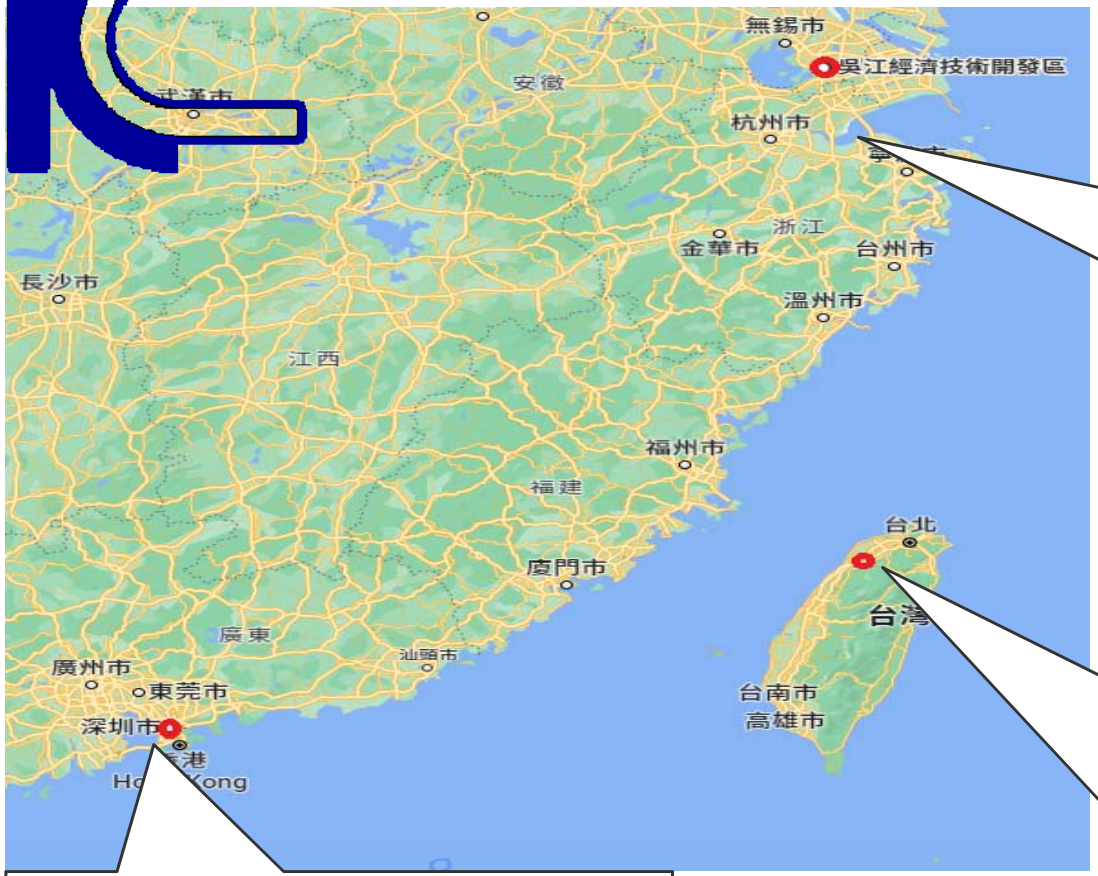
您最佳電磁波干擾對策夥伴

健康、快樂，充滿未來遠景的公司

免　責　聲　明

- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
- 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

公　司　概　況





鈞寶電子(蘇州)有限公司
（鈞寶台灣100%持有）

中國 江蘇省蘇州市吳江區江陵東路868號
TEL:+86-512-82073111
FAX:+86-512-63402955
- ●成立日期： 1999/5/21
- ●土地面積： 54,088m²
- ●資本額：RMB 4,553萬
- ●員　工：~100人

鈞寶電子(股)公司（HQ）

台灣 桃園市平鎮區南豐路269號
TEL:+886-3-4698855
FAX:+886-3-4691395
- ●成立日期：1986年11月29日
- ●生產基地：平鎮廠，4,107坪(13,700m²)
- ●資 本 額：新台幣 8.80億元(2025/9/30)
- ●股票代號：6155.TW
- ●董 事 長：楊正利
- ●總 經 理：蔡裕江
- ●員　　工：~250人



深圳市臻琪電子元件有限公司
（鈞寶蘇州100%持有）

中國 深圳市寶安區觀瀾新東街66號德良大樓6樓
TEL:+86-755-28086477
FAX:+86-755-28086484
- ●成立日期：2014年12月31日
- ●員　　工：~15人

2026/11/11

Environment Social Governance

- 2000年：經濟部工業局頒發「工業減廢及污染防治」成果卓著獎
- 2000年：仁寶電腦環保中衛體系優良
- 2016年：平鎮廠太陽能設置發電：417.6KW，50萬度/年
- 2019~2027年：衛生福利部國民健康署頒發【健康職場認證建康啟動標章】
- 2023~2024年：導入ISO 14064溫室氣體盤查標準與ISO 14067產品碳足跡標準
- 2024年：ISO 45001職業安全衛生管理系統認證通過
- 2024~2026年：ESG（永續經營）報告書

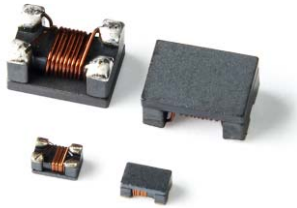


公　　司　　沿　　革

- ✓ 1986年：公司成立，生產鎳鋅系鐵氧體磁芯
- ✓ 1995年：成立〞積層晶片廠〞
- ✓ 1996年：ISO 9000 認證通過
- ✓ 1999年：鈞寶電子蘇州廠設立
- ✓ 2001年：財政部證期會核准上櫃掛牌（股票代號：6155）
- ✓ 2003年：成立〞精密線圈事業部〞
- ✓ 2006年：證券交易所上櫃轉上市審查通過
- ✓ 2008年： ISO 14000 認證通過
- ✓ 2009年： IECQ QC080000 認證通過
- ✓ 2012年： IATF 16949 認證通過
- ✓ 2013年：投入〞高頻(GHz)共模濾波元件〞開發
- ✓ 2014年：投入〞微型大功率電感〞開發
- ✓ 2016年：平鎮廠太陽能設置發電：417.6KW，50萬度/年
- ✓ 2019年：投入〞電動車用大尺寸磁芯〞開發
- ✓ 2020年：投入〞感應天線〞開發
- ✓ 2022年：投入〞電動車用共模抗流圈〞開發
- ✓ 2023~2026年：台灣平鎮廠擴建廠房，擴增鐵氧體磁芯粉料產能，產能規模300噸









品質系統



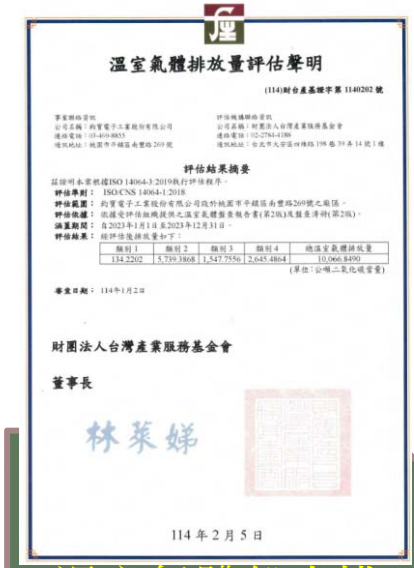
IATF16949



ISO9001



ISO45001



溫室氣體盤查排放量評估聲明



ISO14001

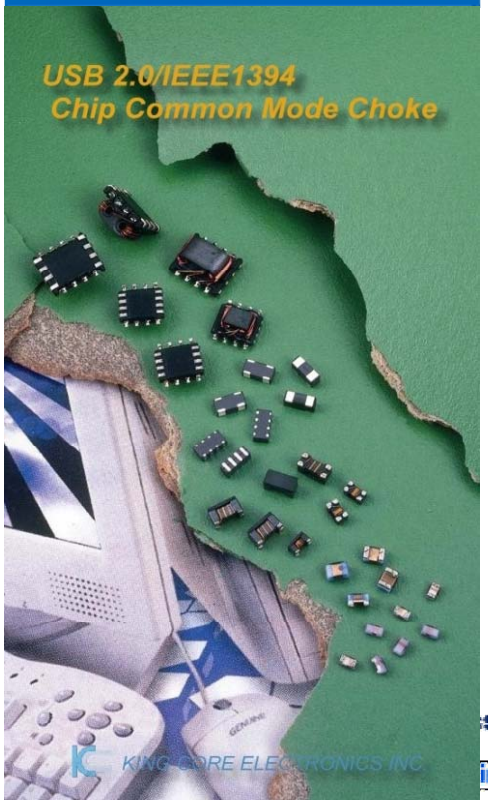


IECQ
QC080000



GP

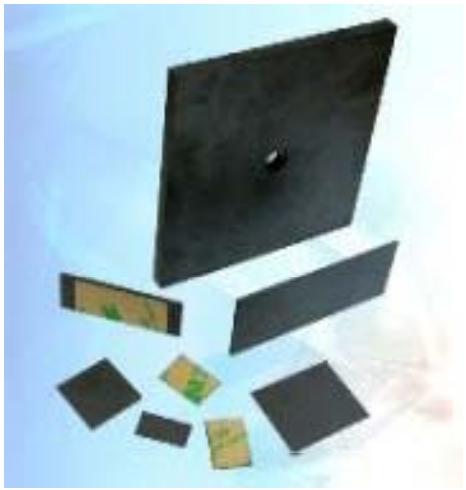




K C 主 要 產 品

- 電磁波干擾抑制用磁環及材料 (Core)
- SMT 積層式晶片磁珠及電感 (Chip)
- 繞線式SMT電感及抗流線圈 (Coil)
- 鐵氧體吸波材 （Absorber)



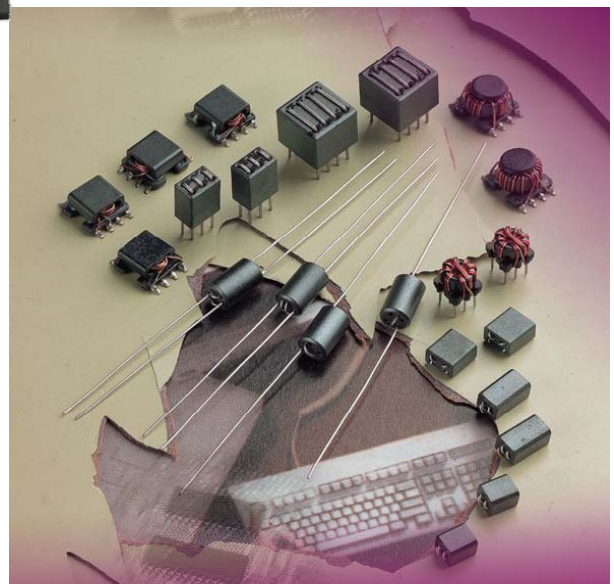


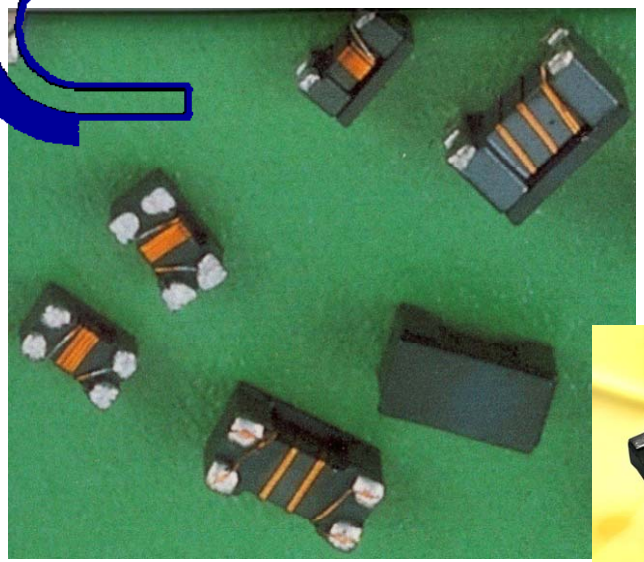
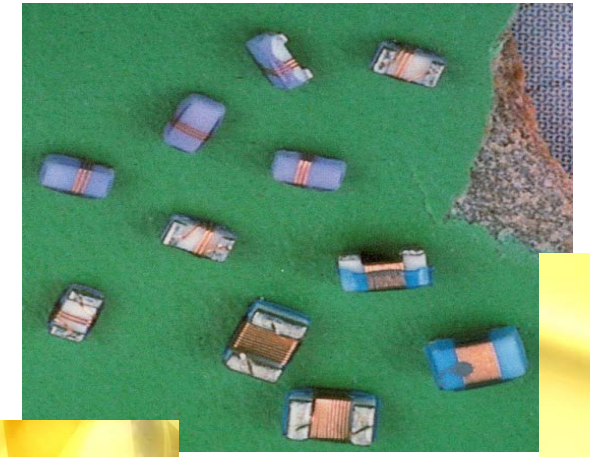


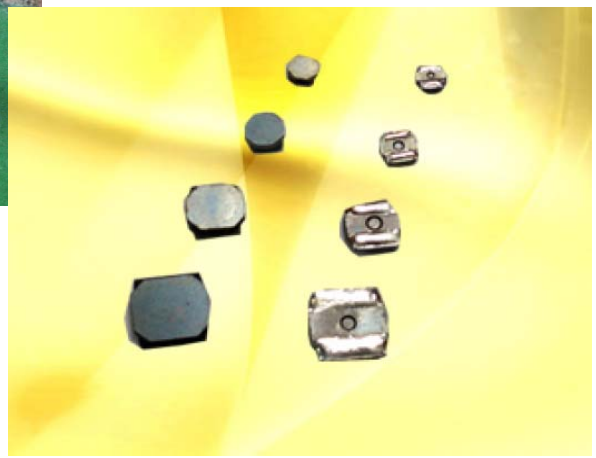


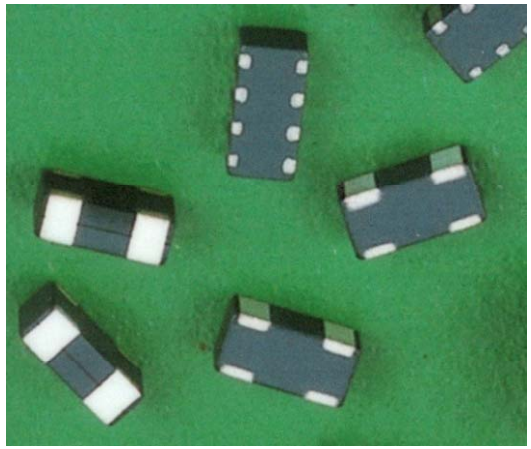



470K
470K
470K
102K
330
330
330
820
820



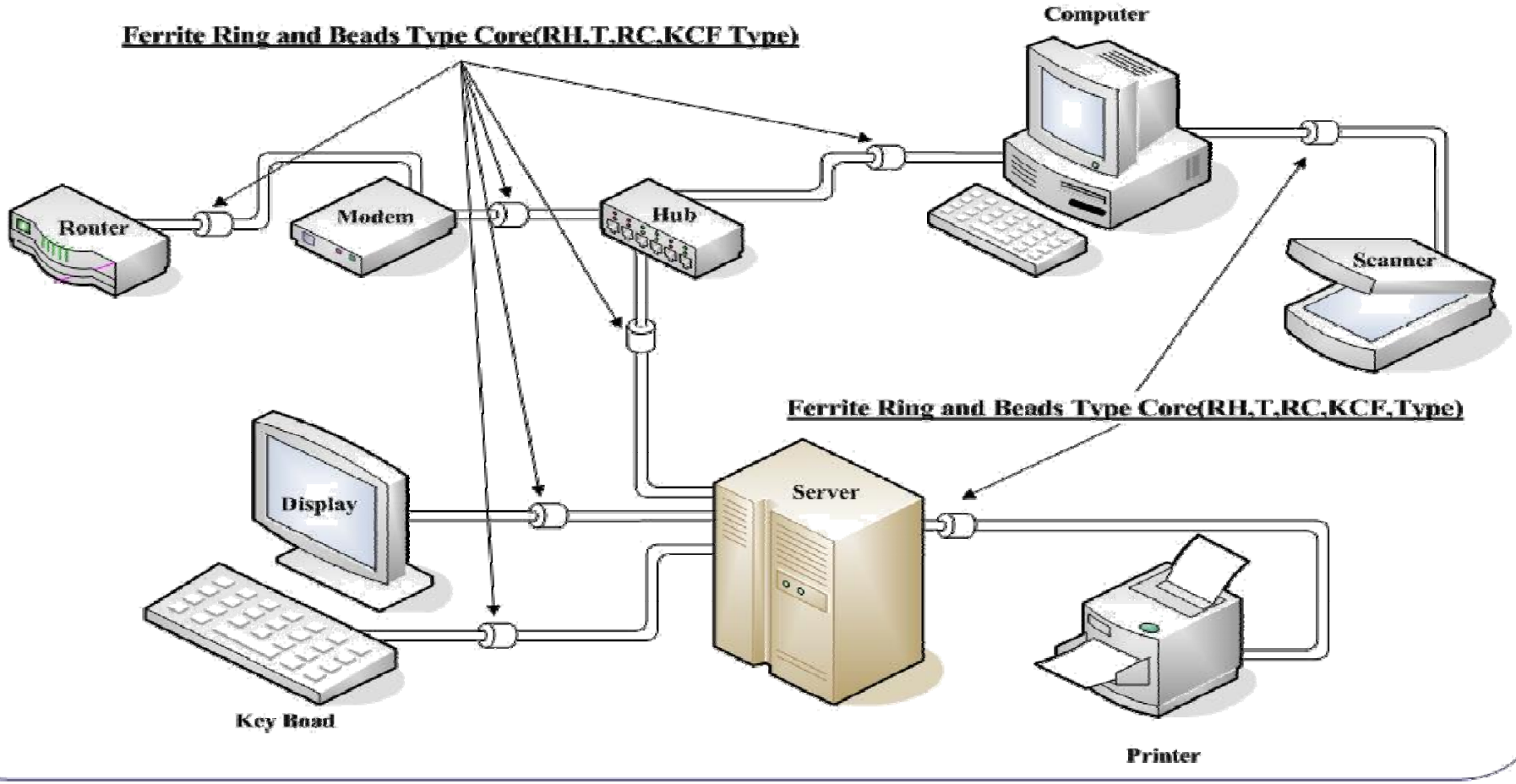


R36
R36


681
681


KC EMI Suppression Core在3C產品上 的應用範例

An Illustration of How to Apply EMI Ferrite Core on Cable



KC EMI Filter在PCB上 的應用範例

CPU data bus之對策

可:採用FBM-10 series
10 - 70 ohm bead

Comm 1, 2 介面之EMI對策
可:採用FBM-10 series
70 - 220 ohm bead

Modem 電話介面之EMI對策
可:採用FBM-11 series
600 – 1000 ohm bead

IC 電源 Vcc+ in之對策
可:採用FBM…A series
耐大電流 120 ohm bead

Print Port介面之EMI對策
可:採用FBM-11 series
70 - 300 ohm bead

DC in 電源input之對策

可:採用FBM…A series
耐大電流 120 ohm bead

Video out or LVDS介面之EMI對策
可:採用FBM-10 series
30 - 120 ohm bead

Clock Generator 之I對策

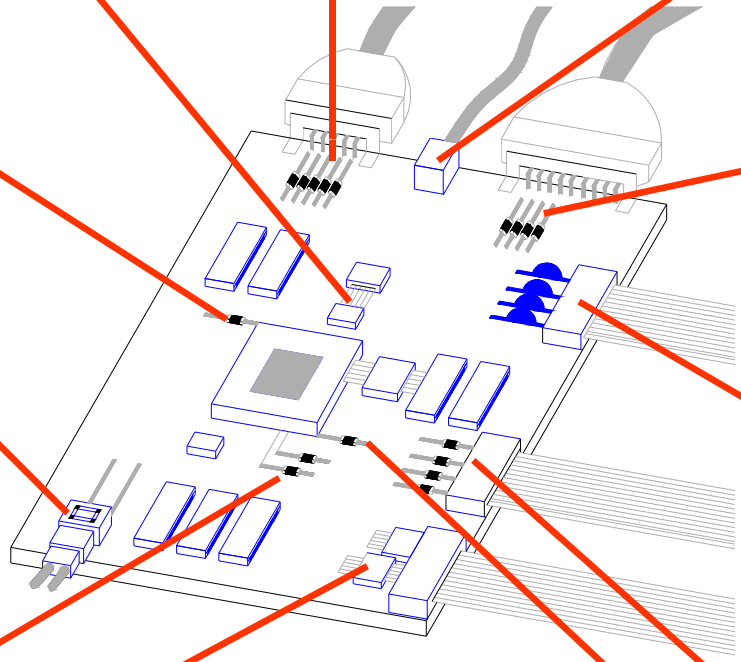
可:採用FBM-10 series
10 – 70 ohm bead

IEEE 1394 or USB or LAN介面之EMI對策
可:採用WCM series 90-220 ohm common choke

IC Grounding 接地之對策

可:採用FBM-11 series
120 - 600 ohm bead

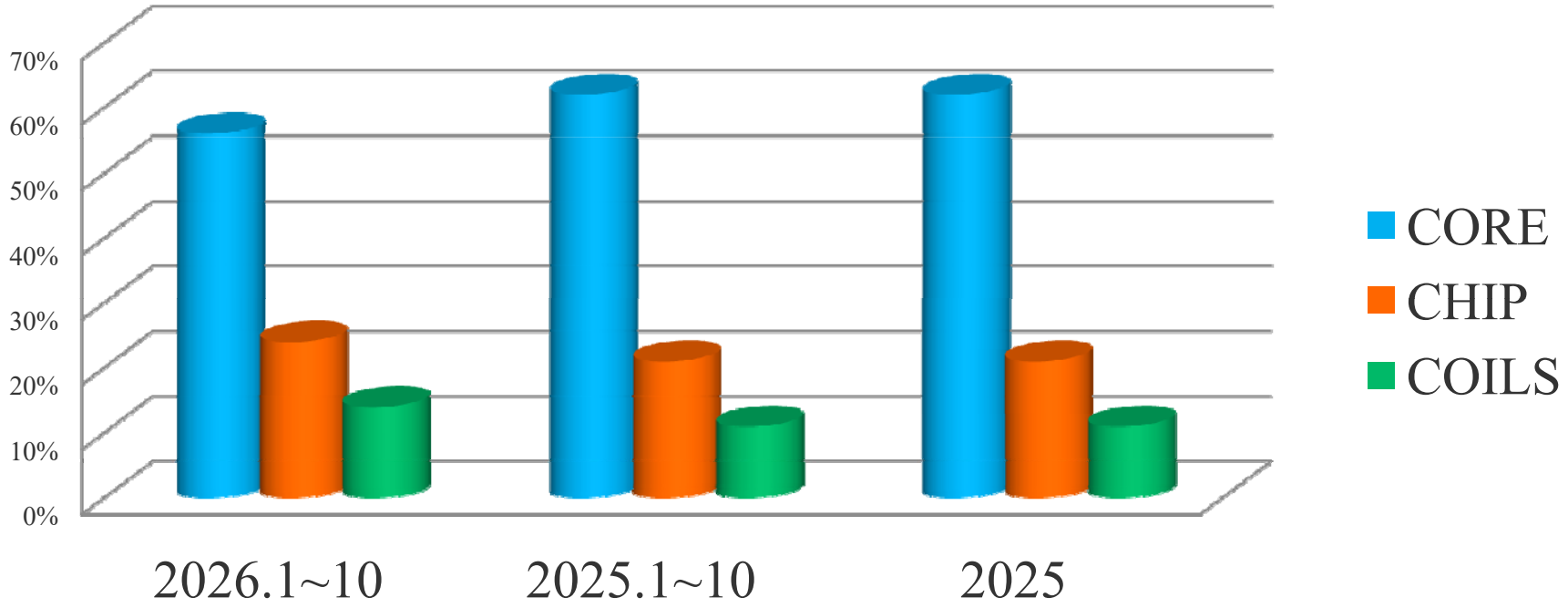
HDD or CD-ROM介面之EMI對策
可:採用FBM-10 series
10 - 70 ohm bead



KC Product Development Roadmap

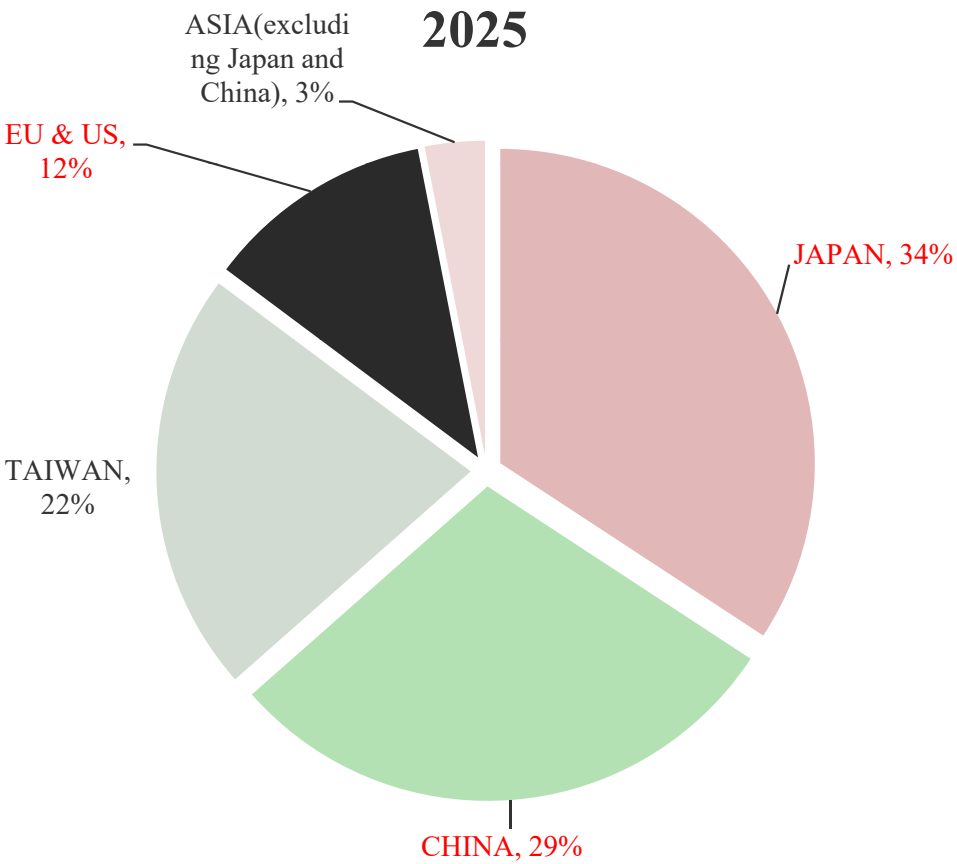
開發產品趨勢	研發技術重點	產品應用市場
共模濾波器/ 抗流圈	配方研發、精密胚帶、線路設計、精密印刷、疊層、量測、生產技術	車用電子、5G、AI伺服器、高速差模傳輸介面USB 3.1 up 開發之共模濾波器、帶通與低通濾波器及雙工器
GHz 頻率/阻抗抑制 Multilayer chip 設計&材質	配方研發、線路設計、精密印刷、疊層生產技術	5G、AI伺服器、GHz 頻率配合開發 chip suppressor 供 EMI/RFI 對策應用
防電磁波干擾之 磁性吸波材質及鐵氧體磁芯	配方研發、成型技術、燒結技術、量測技術	車用電子、5G、AI伺服器電源，電磁波隔離應用，EMI抑制吸收、無線充電及NFC 元件基材使用
感應天線	配方研發、線路設計、繞線技技術	車用電子、智慧住宅、RFID、門禁系統，無線感應之電路使用
大電流功率電感Power Choke	線路設計、精密線圈技術、粉末壓合、塗佈技術	車用電子、5G、AI伺服器，各種小型化、薄型化電子電機產品，大電流功率電感需求應用

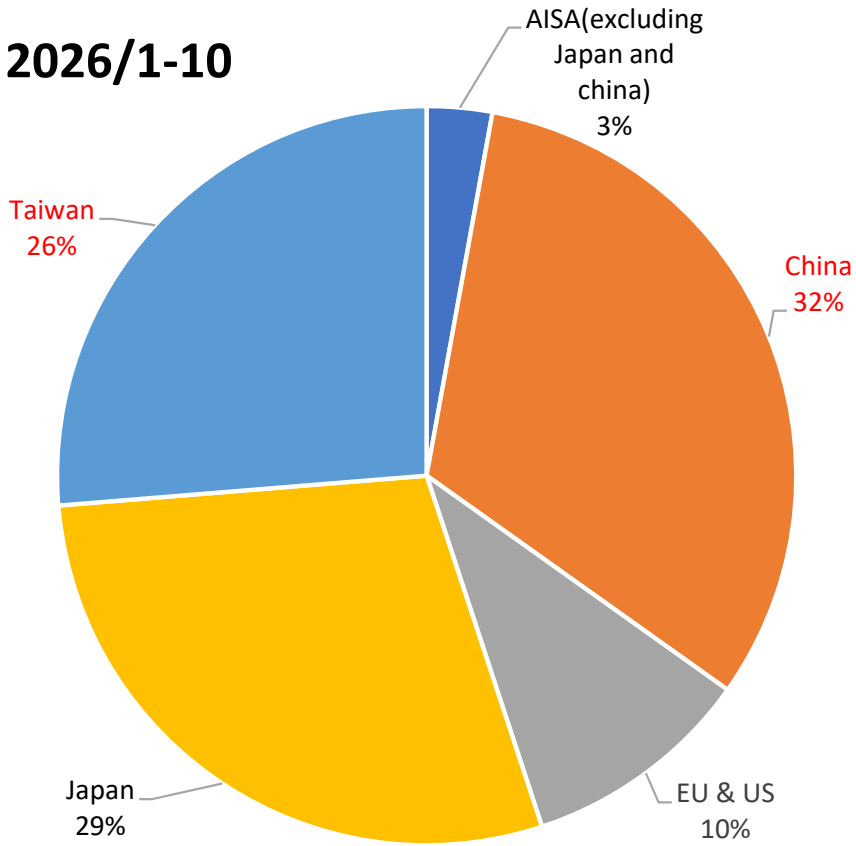
產品類別佔比



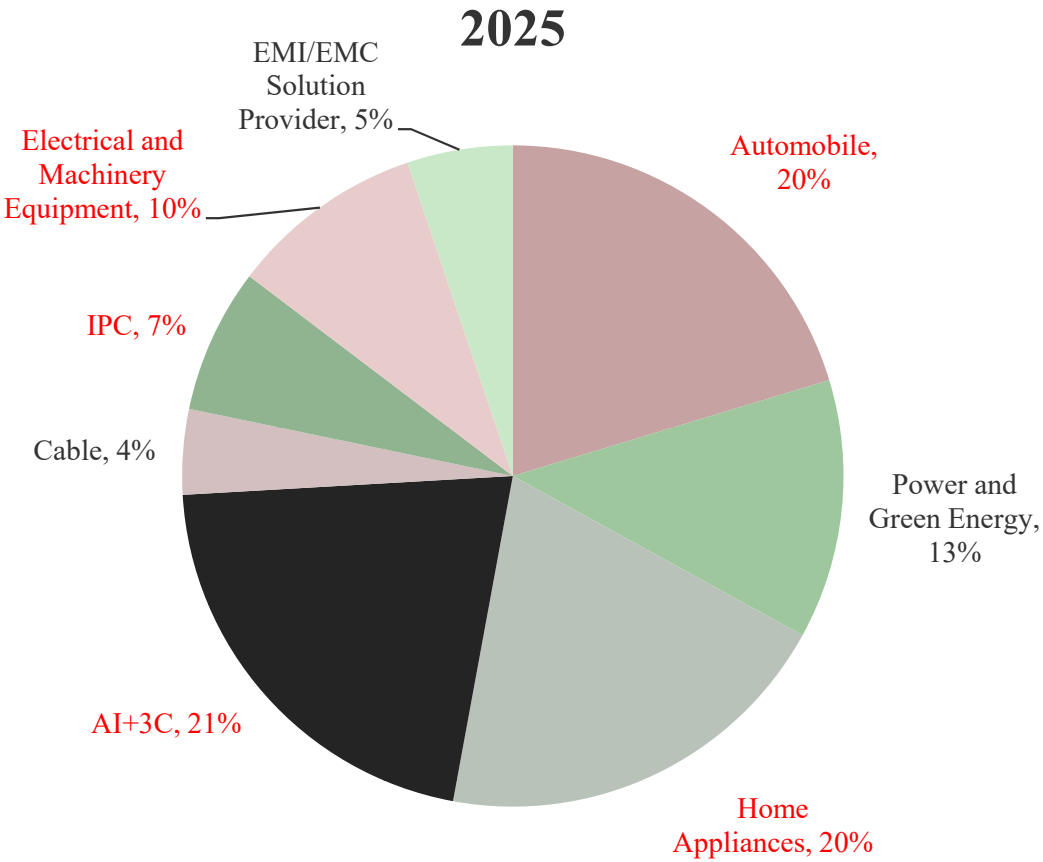
	2026.1~10	2025
CORE	56%	62%
CHIP	24%	21%
COIL	14%	11%
OTHER	6%	6%

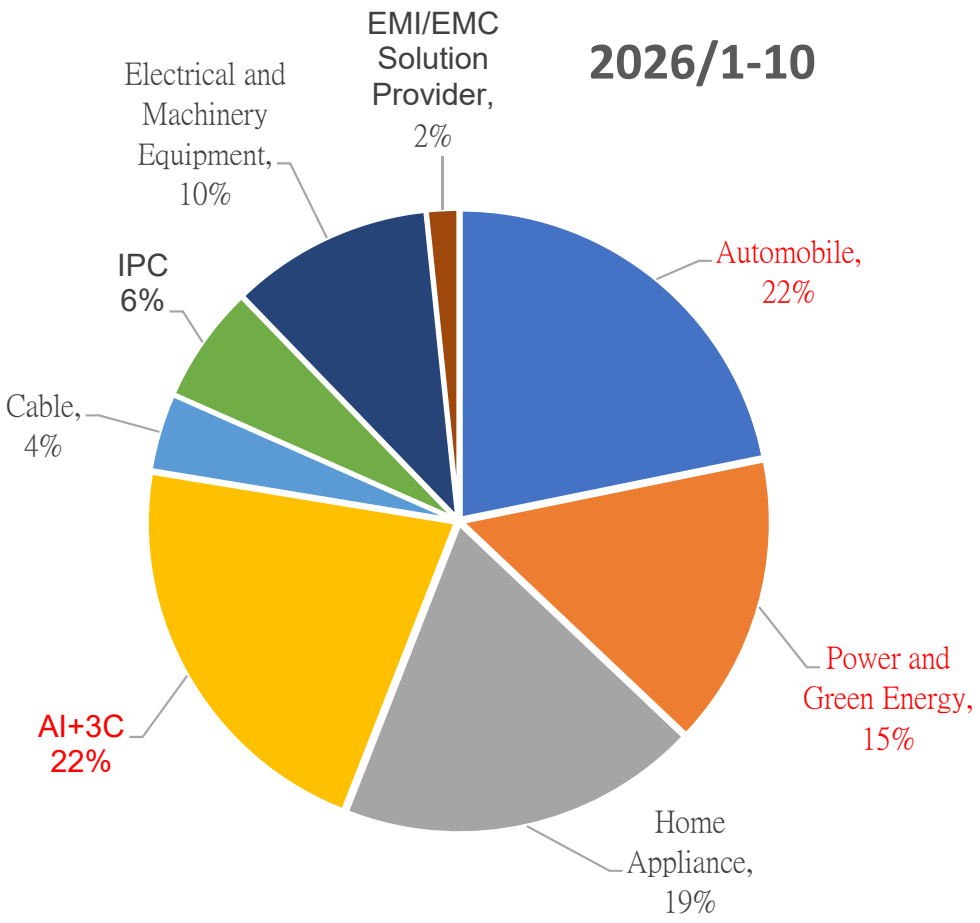
客戶區域佔比


2025
ASIA(excluding Japan and China), 3%
EU & US, 12%
JAPAN, 34%
TAIWAN, 22%
CHINA, 29%


2026/1-10
AISA(excluding Japan and china) 3%
Taiwan 26%
China 32%
Japan 29%
EU & US 10%

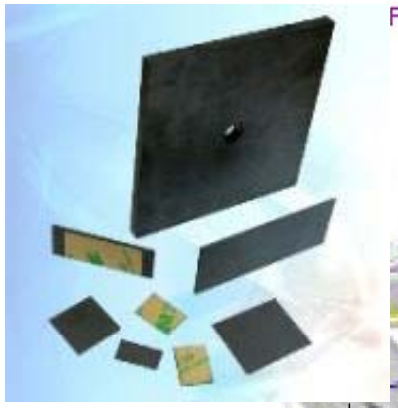
客戶應用族群佔比

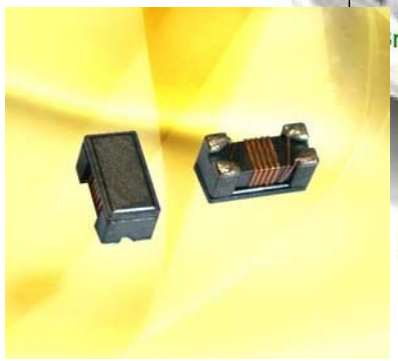

2025
EMI/EMC Solution Provider, 5%
Automobile, 20%
Electrical and Machinery Equipment, 10%
IPC, 7%
Cable, 4%
Power and Green Energy, 13%
AI+3C, 21%
Home Appliances, 20%

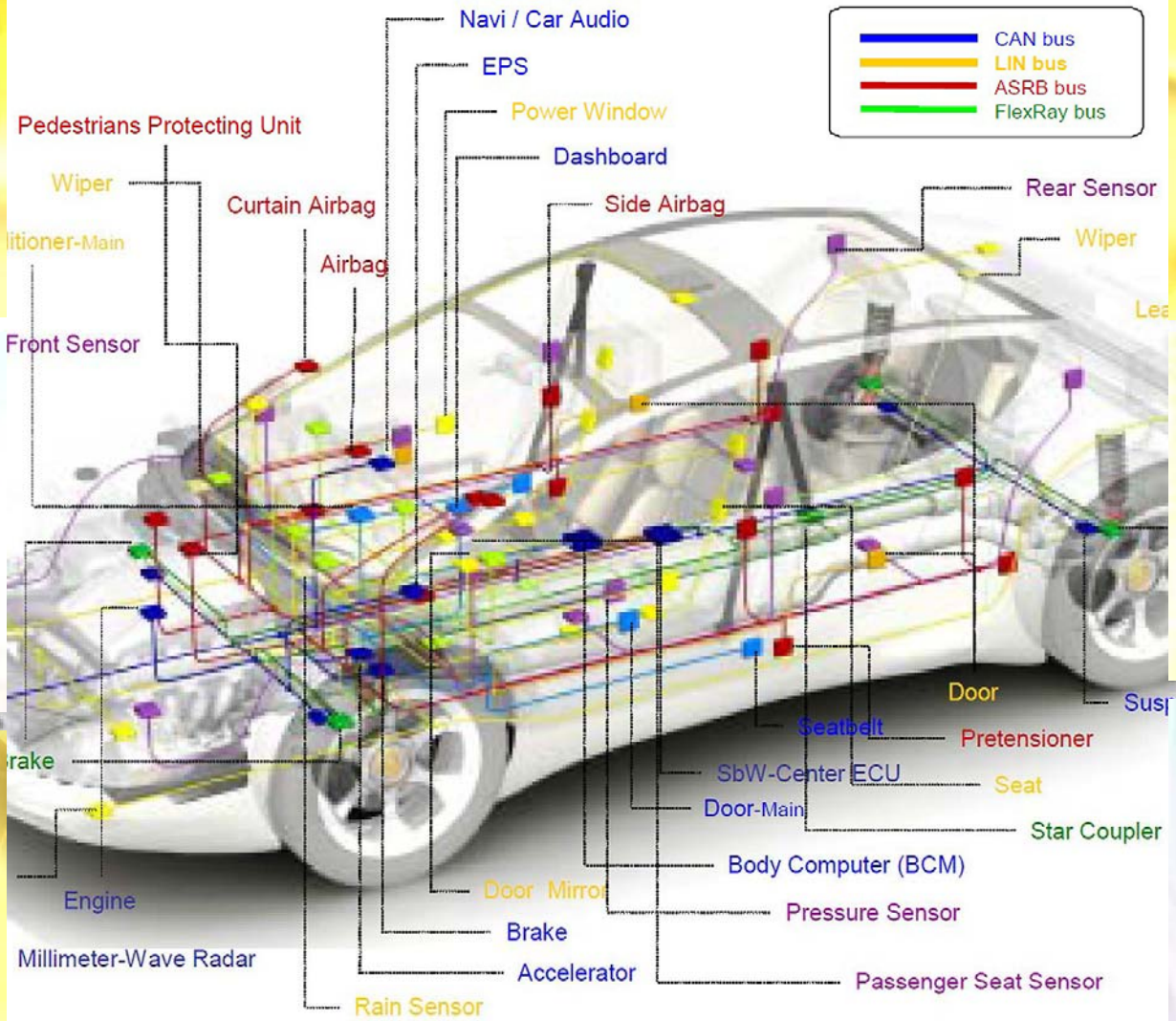

2026/1-10
EMI/EMC Solution Provider, 2%
Electrical and Machinery Equipment, 10%
Automobile, 22%
IPC 6%
Cable, 4%
Power and Green Energy, 15%
AI+3C 22%
Home Appliance, 19%

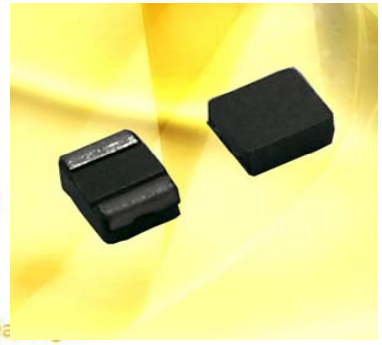
Automobile Electronics Application







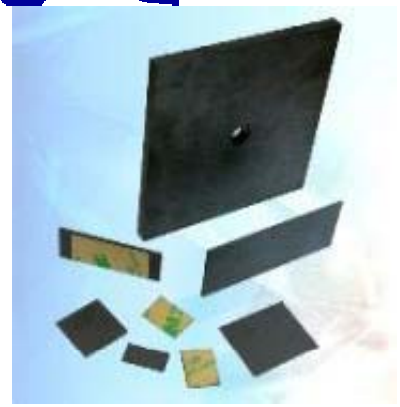




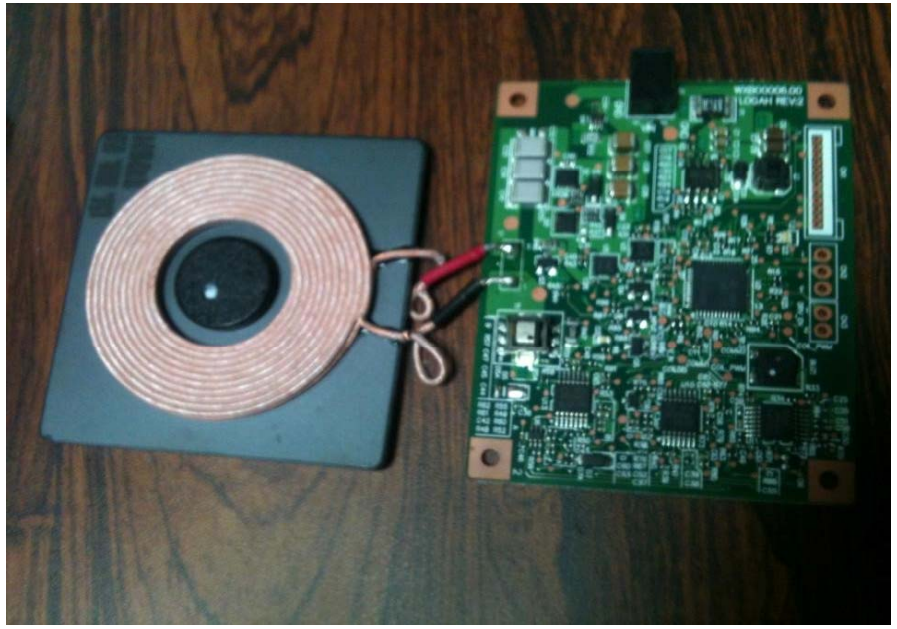




Power Application









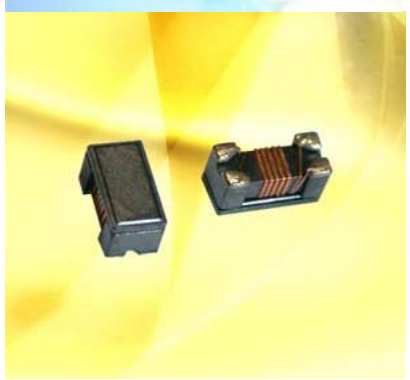


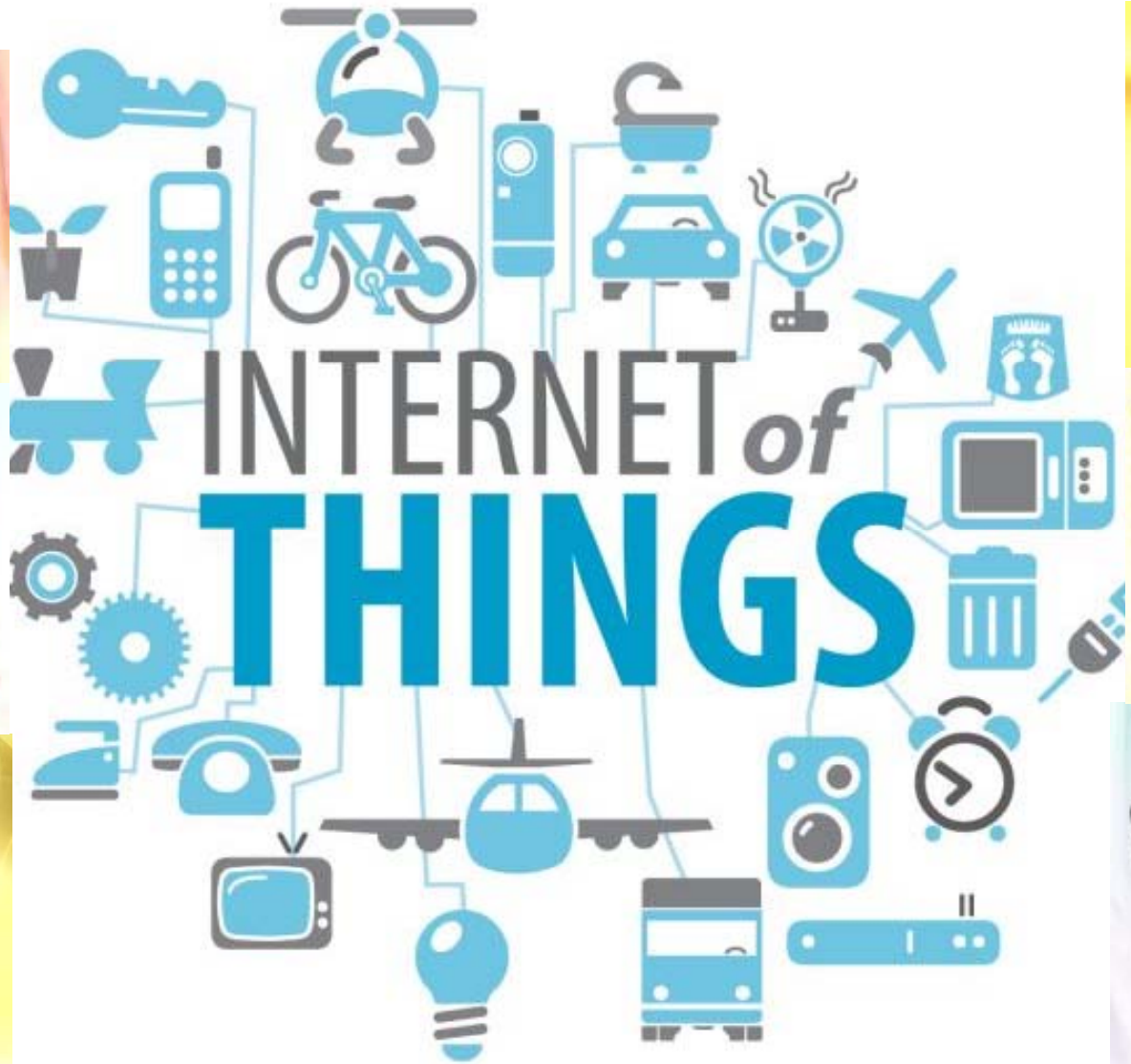


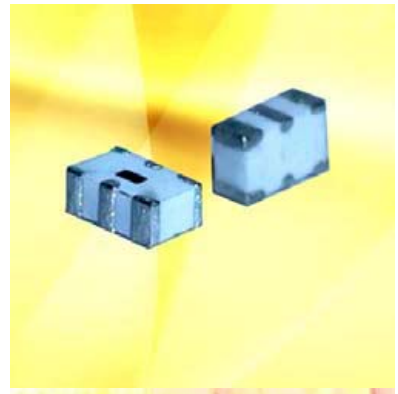
AI+3C











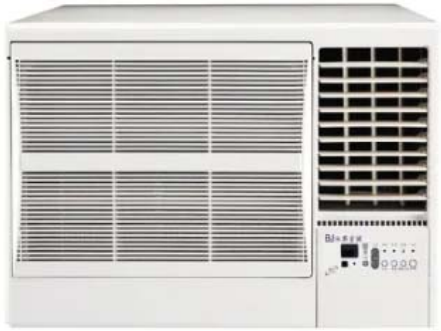




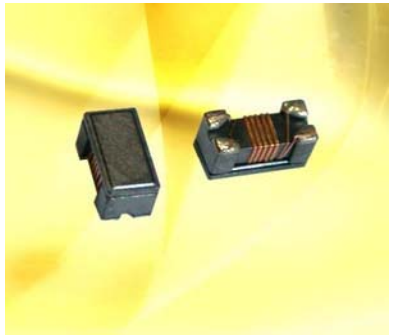
Home Appliances and IPC



















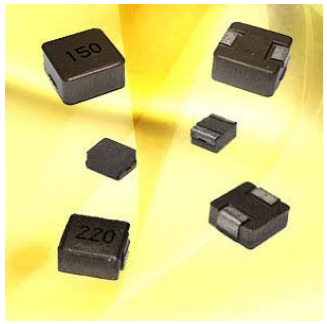
















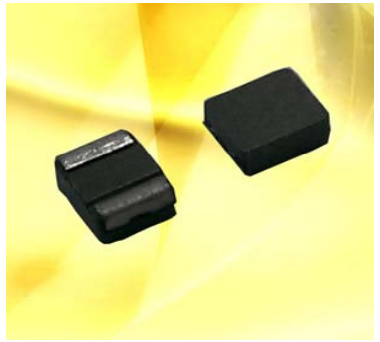
2026/11/11

Home Appliances and EE/ME Equipment



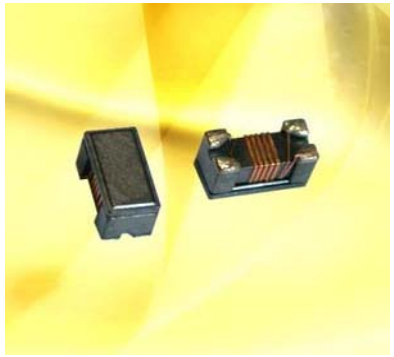










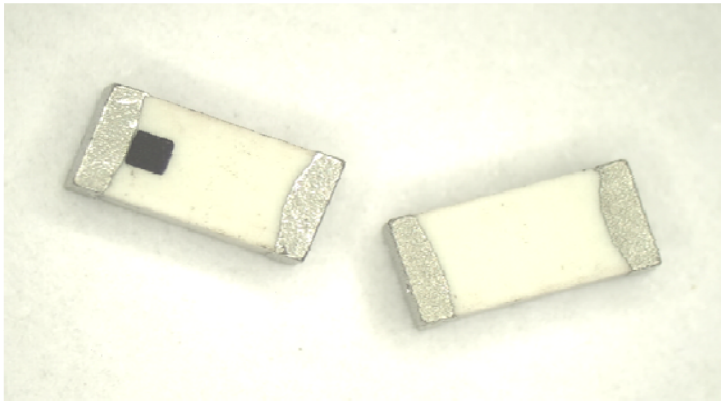








Chip Antenna Bluetooth/Wireless LAN/Home RF Application







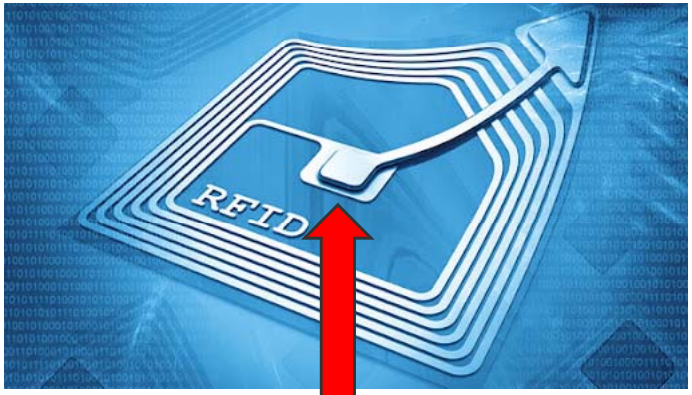


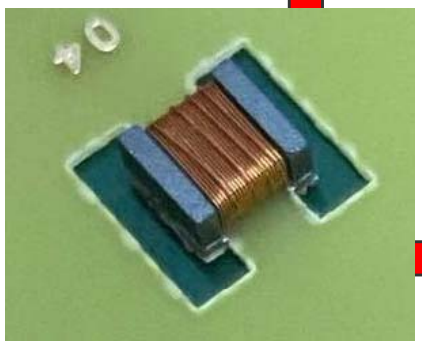
RFID Antenna

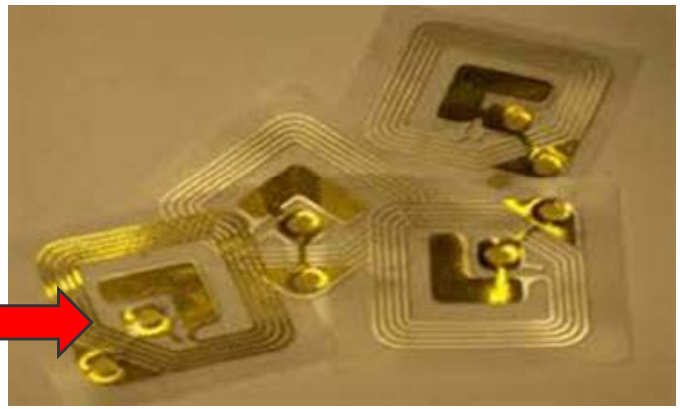


胎壓偵測器







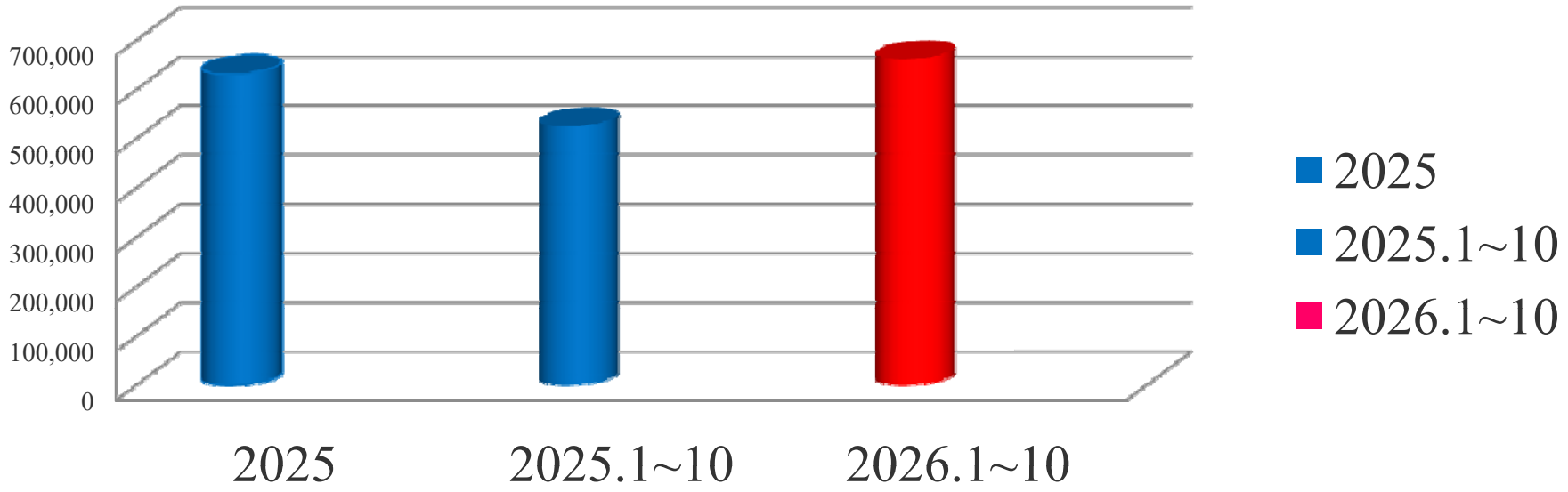




營業金額

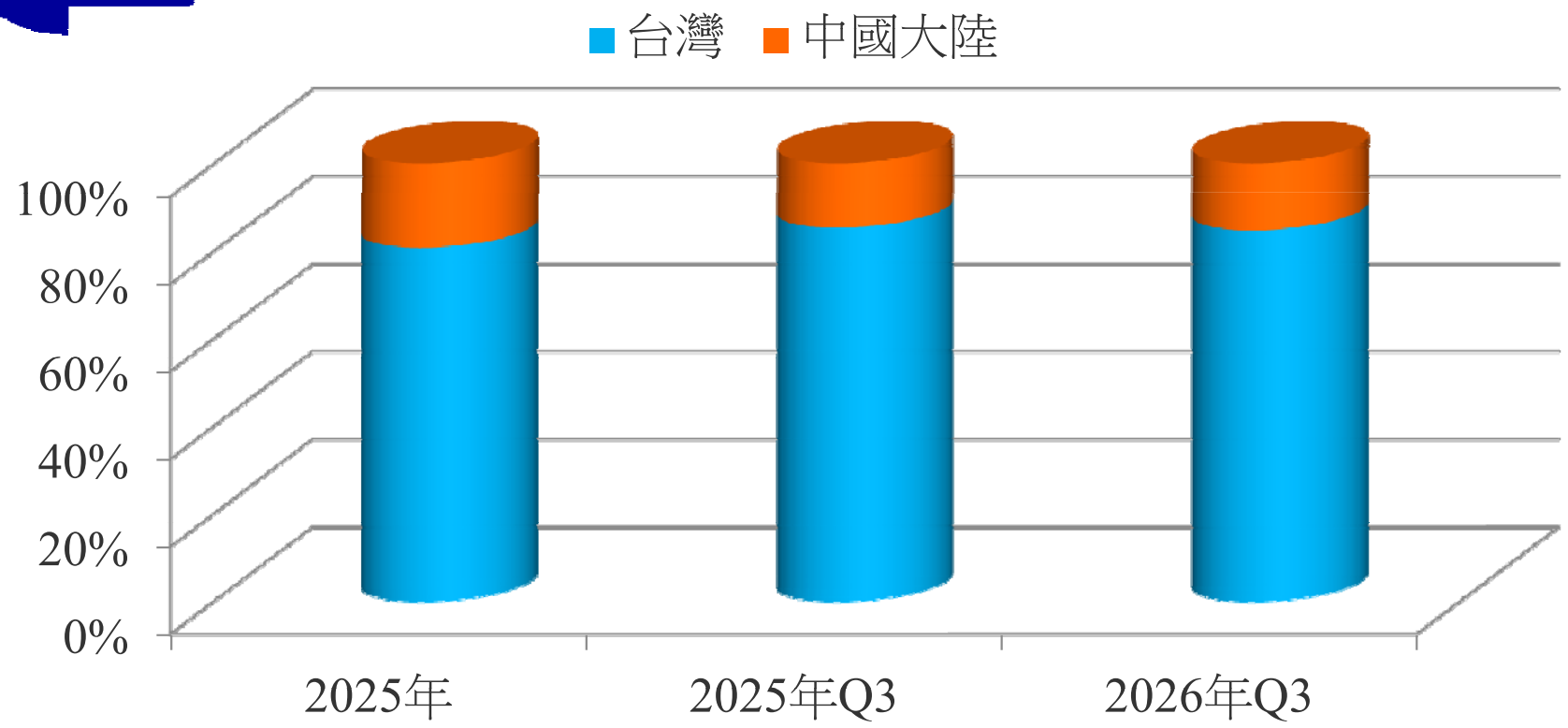
2026.1~10：662,033
YoY：+26%

營業收入



單位：新臺幣 仟元	2025	2025.1~10	2026.1~10
銷售收入	631,749	525,474	662,033

生產比例



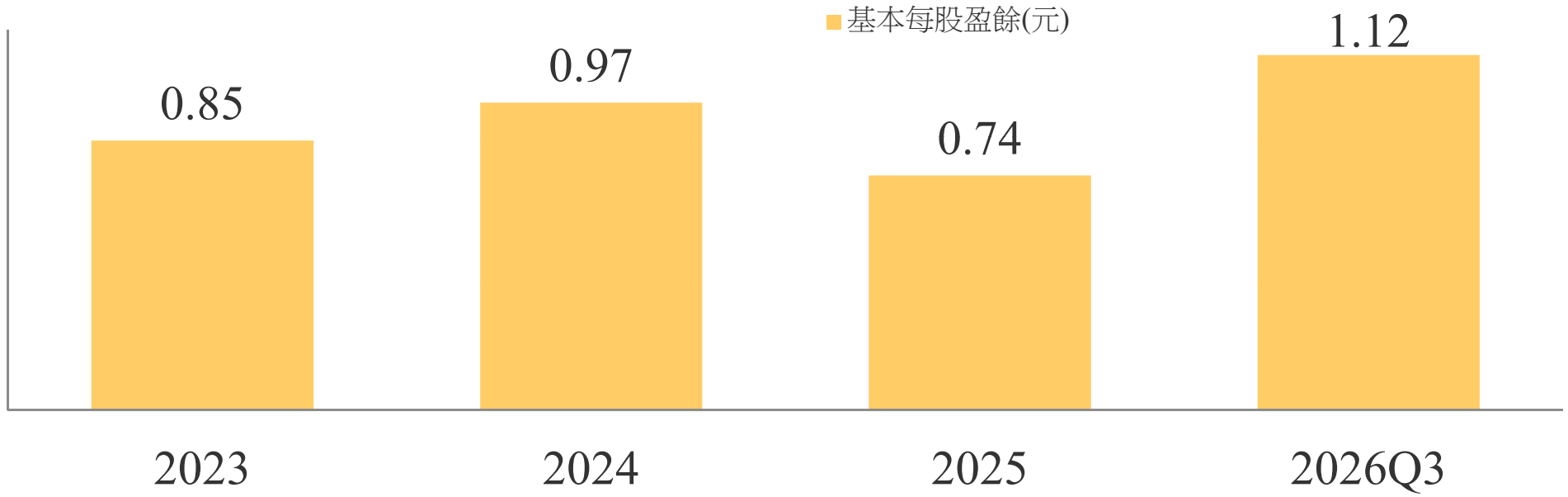
	2025	2025Q3	2026Q3
臺灣	85.43%	84.87%	84.79%
中國大陸	14.57%	15.13%	15.21%

115年前三季合併財務表現

單位：新台幣仟元，每股盈餘為元

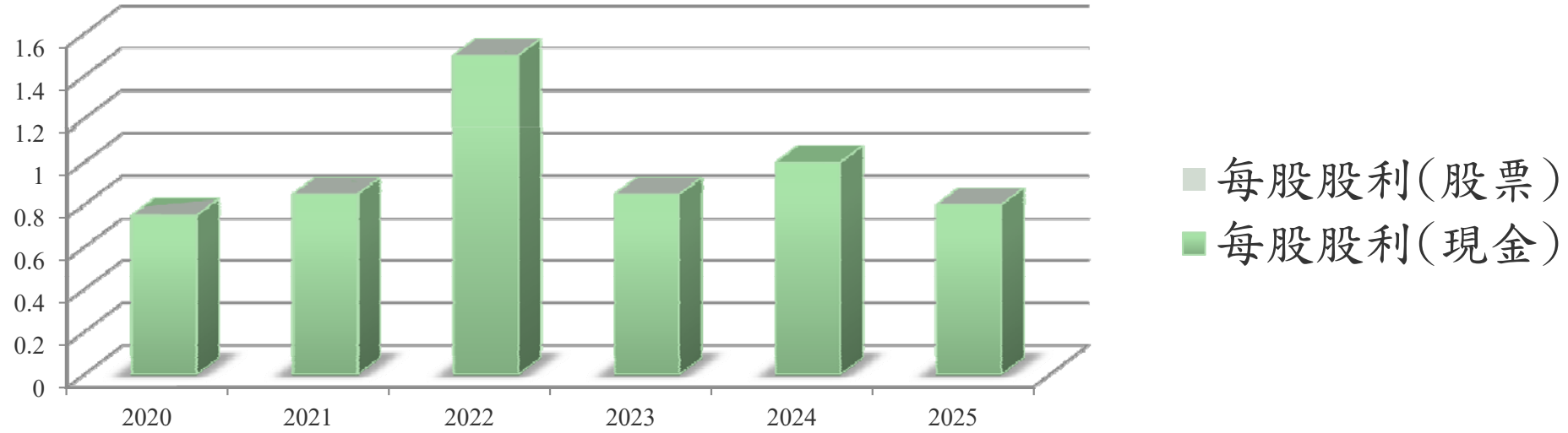
	115年前三季（核閱）	114年前三季（核閱）	增減	%
營業收入	596,091	475,617	120,474	25.33%
營業毛利	156,453	117,607	38,846	33.03%
毛利率(%)	26.25%	24.73%	2.14%	9.47%
營業費用	104,036	90,832	13,204	14.54%
營業外收入及支出	62,933	17,839	45,094	252.78%
本期淨利（歸屬母公司）	98,392	36,107	62,285	172.50%
基本每股盈餘（元）	1.12	0.41	0.71	

年度每股盈餘



	2023	2024	2025	2026Q3
基本每股盈餘 (新臺幣 元)	0.85	0.97	0.74	1.12
本期淨利(新臺幣 仟元)	74,796	84,771	64,763	98,392

股利發放狀況



	2021	2022	2023	2024	2025
基本每股盈餘(元)	0.93	2.19	0.85	0.97	**0.74**
每股股利(現金)	0.85	1.5	0.85	1	**0.8**
每股股利(股票)	0	0	0	0	**0**
每股股利(合計)	0.85	1.5	0.85	1	**0.8**
發放比例	91.40%	68.49%	100.00%	103.09%	**108.11%**

鈞寶電子工業股份有限公司
KING CORE ELECTRONICS INC.

敬　　請　　指　　導